

SEAJ 教育セミナー2023 年度

教育セミナー



2023年3月1日現在

2023年4月～2024年3月

4月1日からHPにてお申し込み開始します。

■よくわかる半導体初級（1日コース）＊会員特別価格

【対象】新入社員、業種転換者、営業担当、関連業界の方など 【主旨】半導体の種類、構造、動作原理、用途、さらに製造プロセス（前、後工程）および製造装置についての基礎を一般的に理解する。

	日 程	開催地	会 場		日 程	開催地	会 場
1	5月18日(木)	京都	(株)SCREEN ホールディングス	3	9月27日(水)	WEB	WEB 開催
2	6月28日(水)	WEB	WEB 開催				

■よくわかる FPD 初級（1日コース）＊会員特別価格

【対象】新入社員、業種転換者、営業担当、関連業界の方など 【主旨】FPDの種類、構造、動作原理、さらに液晶・有機ELの製造プロセス及び製造装置とタッチパネルについての基礎を一般的に理解する。

	日 程	開催地	会 場		日 程	開催地	会 場
1	5月19日(金)	京都	(株)SCREEN ホールディングス	2	6月29日(木)	WEB	WEB 開催

■これでわかった半導体中級-基礎からじっくり学ぶ（1日コース/2日間連続コース）

【対象】業務経験者レベル 【主旨】担当業務の半導体プロセス、製造装置の理解を深める。他工程も聞いて、製造プロセス全体を再認識する。半導体の基礎を確認する。

	日 程	講 座	開 催 地	会 場
1	2024年2月27日(火)	前工程-ウェーハプロセス	WEB	WEB 開催
2	2024年2月28日(水)	後工程-組立・検査	WEB	WEB 開催

■マーケット情報（半日コース）

【主旨】直近の市場動向及びSEAJ需要予測を把握し、業務運営に役立てる。「半導体デバイス市場動向」、「FPD市場動向」、「半導体製造装置/FPD製造装置の市場動向及びSEAJ需要予測」

	日 程	開催地	会 場		日 程	開催地	会 場
1	7月7日(金)	WEB	WEB 開催	2	2024年1月19日(金)	WEB	WEB 開催

●受講料（税込）2023 年度

よくわかる半導体/よくわかる FPD（税込会員特別価格/テキスト含/早割なし）
【通常】正会員 ¥5,000 賛助会員 ¥7,000 一般 ¥33,000

上記以外は早期割引をご利用ください！！

各セミナー開催1ヶ月前迄のお申込は割引となります。

1日コース(テキスト含・税込)：

【早割】正会員 ¥13,200 賛助会員 ¥19,800 一般 ¥26,400

【通常】正会員 ¥16,500 賛助会員 ¥24,750 一般 ¥33,000

マーケット情報 半日コース：

【早割】正会員 ¥11,000 賛助会員 ¥16,500 一般 ¥22,000

【通常】正会員 ¥13,750 賛助会員 ¥20,620 一般 ¥27,500

これでわかった半導体 2日間連続コース(テキスト含・税込)：

【早割】正会員 ¥21,120 賛助会員 ¥31,680 一般 ¥42,240

【通常】正会員 ¥26,400 賛助会員 ¥39,600 一般 ¥52,800

※学生の方は優待がございます。担当者までご連絡ください。

●お申込み

Web：<http://www.seaj.or.jp/seminar/index.html> (画面の指示に従ってお申し込み下さい)。

※キャンセルはお受けできません。代理の方の受講をお願いいたします。

●お問合せ 一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)

担当：広報部 神田・小林 Tel：03-3261-8261 e-mail：info@seaj.or.jp